

株式会社テラプローブ

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-7-17
TEL 045-476-1011 FAX045-476-1012

2014年3月吉日

セミコン・チャイナ 2014 出展のご案内

株式会社テラプローブは2014年3月18日(火)～20日(木)の3日間にわたり、中国、上海ニューインターナショナルエキスポセンターで開催されるセミコン・チャイナ2014に出展いたします。

当社は、ウエハテスト、WLP(Wafer Level Package)、ファイナルテスト、テープ&リールを一貫して提供するターンキーサービスについてご紹介いたします。

是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。

イベント名	SEMICON China 2014
期間	2014年3月18日(火)～20日(木)
時間	18日(火) : 09:00 - 17:00 19日(水) : 09:00 - 17:00 20日(木) : 09:00 - 16:00
場所	Shanghai New International Expo Center
主催	SEMI http://www.semiconchina.org
ブース	Hall N2 2025
当社参加フォーラム概要	<u>Advanced Packaging Technology Forum</u> 開催日 2014年3月20日(木) 時間 13:00-18:00 場所 Kerry Hotel, Pudong, Shanghai 言語 英語 講演者 CSO代理 大山文雄 http://www.semiconchina.org/article_2693_811.htm ※フォーラムへの聴講は事前登録が必要です。
本件に関するお問い合わせ	sales@teraprobe.com 電話: 045-476-1002